

◇ ◇ 2026年電子情報通信学会総合大会聴講参加募集案内 ◇ ◇

会 期：2026年3月9日（月）～13日（金）
会 場：九州産業大学（福岡市）
H P：https://www.ieice.org/jpn_r/activities/taikai/general/2026/

※3月9日（月）は、セッションはございません。GlobalNet Workshop 及び International Reception Party が予定されております。

電子情報通信学会では、2026年総合大会の聴講参加申し込みを募集しております。聴講参加を御希望の場合は、事前に、大会参加申込システム（https://general.conf.it.atlas.jp/login）から参加申込手続きをお願い致します。なお、ZOOMによるオンライン聴講を希望される場合も聴講参加費が必要となります。ただし、オンライン聴講できるのは、企画セッションのみとなります。一般セッションのZOOMによるオンライン聴講はできません。

■第一次申込期間（早割）〈2025年11月5日（水）～2026年2月20日（金）〉

「クレジットカード」、「銀行振込（請求書払い）」のいずれかのお支払い方法をお選び頂きます。支払い期日までに学会事務局にて入金確認できない場合は、お申込みが取消しとなりますので、御注意下さい。

【銀行振込時の注意点】

銀行振込手数料は申込者様負担となります。振込先銀行はGMO あおぞらネット銀行（バーチャル口座）になります。請求書記載の口座にお振込み下さい。三菱UFJ銀行の当会の大会講演口や大会口へのお振込みをなさらないようお願い致します。

■第二次申込期間（後期）〈2026年2月21日（土）～2026年3月13日（金）〉

「クレジットカード」のみのお支払いとさせていただきます。

■支払い期日

聴講参加費は、お申し込み後、速やかにお支払い手続きをお願い致します。第一次申込期間の聴講参加費のお支払い期日は、2月27日（金）（厳守）となります。お支払いにつきましては、余裕をもって、御対応下さいませようお願い致します。

■問い合わせ先

大会事務局：tk-sanka@ml.ieice.org

2026年電子情報通信学会総合大会プレナリーセッション御案内

日 程 2026年3月11日（水）13：45～17：00
会 場 九州産業大学 1号館 2階 S201
講演者 安浦寛人先生（国立情報学研究所副所長 九州大学名誉教授）
甘利俊一先生（帝京大学特任教授、東京大学名誉教授）ビデオ講演
詳細につきましては、大会 HP を御確認下さい。

2026年電子情報通信学会総合大会懇親会案内

日 程 2026年3月11日（水）17：30～19：30
会 場 九州産業大学 中央会館 1階アルテリア Arteria
定 員 200名

参加には事前申し込みが必要です。詳細につきましては、大会 HP を御確認下さい。

ジュニア&学生ポスターセッション御案内

日 程 2026年3月11日(水)～12日(木)
会 場 九州産業大学 1号館1階メインホール
参加費 聴講無料 参加には大会聴講とは別に事前申し込みが必要です。
https://www.ieice.org/jpn_r/activities/taikai/general/2026/ps

詳細につきましては、大会 HP を御確認下さい。

各種イベント案内

3月9日(月) GlobalNet Workshop (英語ポスターセッション),
International Reception Party (国際交流レセプション)
3月10日(火)～12日(木) IEICE EXPO2026 Fukuoka (企業展示), ランチョンセミナー
3月10日(火) Vision60 セッション 60年先の未来を語ろう～未来60年賞最終選考会～
3月12日(木) Welcome Party (ジュニア&学生ポスターセッション表彰式含む)
詳細につきましては、大会 HP を御確認下さい。

企画セッション一覧

※1月9日時点の情報です。タイトル・内容は変更になる場合がございます。
企画セッションは、ZOOM によるオンライン聴講が可能です(視聴には聴講参加費のお支払いが必要です)。

■2026年3月10日(火)

- TK-1 「企業イニシアティブ委員会 活動紹介」(企業イニシアティブ委員会)
- TK-2 「Collaborative Frontiers in Electronics: Joint Session between IEICE and Vietnam Section」(国際委員会・ベトナムセッション共催)
- AI-3 「AIロボットとシステム数理」(システム数理と応用研専)
- AI-7 「AIの長期記憶を革新する ～大容量・高速ストレージによる新たな可能性～」(VLSI設計技術研専)
- ANP-1 「光無線通信の可能性と次なる展開 ―可視光通信・Li-Fiは次のブレイクスルーとなるか?―」(複雑コミュニケーションサイエンス研専・ワイドバンドシステム研専, 特定非営利活動法人 日本フォトニクス協議会 光無線分科会共催)
- BI-1 「ミリ波・MIMOレーダの最新動向」(宇宙・航行エレクトロニクス研専)
- BI-5 「ネットワークを支える同期技術の最前線, 次世代クロックによる精度革新と実装展望」(光通信システム研専・ネットワークシステム研専共催)
- BI-7 「プラグブル光トランシーバ技術の最前線」(フォトニックネットワーク研専)
- BI-9 「情報通信マネジメントにおける生成AIの適用の可能性と限界」(情報通信マネジメント研専)
- BT-1 「6Gを支える無線通信技術の最新動向」(無線通信システム研専)
- CI-3 「有機・ハイブリッド・ナノマテリアル研究の最前線 ―基礎から応用まで―」(有機エレクトロニクス研専)
- CI-6 「光エレクトロニクス研究会 (OPE) 学生優秀研究賞表彰式」(光エレクトロニクス研専)
- CK-1 「エレクトロニクスソサイエティ・プレナリーセッション」(エレクトロニクスソサイエティ執行委員会)

■3月11日(水)

- TK-3 「ライフスタイルデザイン研究の現時点-共創プラットフォームにおけるコミュニケーションの可能性」(企業イニシアティブ委員会, イフスタイルデザイン分科会・ヒューマンコミュニケーショングループ共催)
- AI-2 「次世代JPEG規格の標準化動向と今後の展望」(信号処理研専)

- AI-6 「統一的体系化による AI・データサイエンス研究の新展望」(情報理論研専・情報理論とその応用サブソサイエティ共催)
- BI-2 「宇宙 IoT 技術の最新動向と応用事例」(衛星通信研専)
- BK-1 「論文の書き方講座」(通ソ編集会議)
- BT-2 「情報指向ネットワークの最前線」(情報指向ネットワーク技術特別研専)
- CI-1 「フォトニクスの新たな応用を切り拓く集積光変調デバイスの最前線」(光エレクトロニクス研専・レーザ・量子エレクトロニクス研専, 光集積及びシリコンフォトニクス特別研専共催)

■3月12日(木)

- AI-5 「ELSI の観点からデジタル社会の安全と安心を考える」(光輝会特別研専)
- BI-3 「ミクロな EMC のための測定・シミュレーション技術」(環境電磁工学研専)
- BI-4 「極限環境コミュニケーション ～様々な極限環境に活用される通信技術!!」(コミュニケーションシステム研専)
- BI-6 「環境認識のためのセンサデータ処理技術とその応用」(コミュニケーションクオリティ研専)
- BI-11 「AI 社会を支えるデータプラットフォーム」(デジタルサービス・プラットフォーム技術特別研専)
- BP-1 「動きだした 6G 標準化と今後の展望」(無線通信システム研専)
- CI-2 「AI の進化を支えるデバイス技術」(電子デバイス研専)
- CT-1 「超伝導センシングの最新動向」(超伝導エレクトロニクス研専)
- DI-1 「パターン認識・メディア理解 (PRMU) のための基盤モデルと学習」(パターン認識・メディア理解研専)
- DI-2 「信頼あるマルチメディア情報処理におけるなりすまし対策」(高機能マルチメディア研専)

■3月13日(金)

- TK-4 「情報通信を支える先端技術の社会実装と通信インフラの未来」(情報通信エンジニアリング部門)
- AI-1 「量子計算機の進展と暗号」(情報セキュリティ研専)
- AI-4 「ハードウェアセキュリティ最新動向 ～主要国際学会の発表から」(ハードウェアセキュリティ研専)
- BCI-1 「Joint Workshop Thailand-Japan Microwave (TJMW) & Asian Wireless Power Transfer Workshop (AWPT) 2025 優秀発表賞特別セッション」(マイクロ波研専・無線電力伝送共催)
- BI-8 「光ファイバ網を用いたセンシング・モニタリング技術の最新動向」(光ファイバ応用技術研専)
- BI-10 「スマート ICT～産学連携 PJ～」(スマート無線研専)
- BI-12 「ICT のレジリエンスとセキュリティ：標準化と技術革新が支える社会基盤の未来」(ICT 分野における国際標準化と技術イノベーション特別研専)
- BI-13 「水中 DX を実現する無線技術イノベーション」(水中無線技術特別研専)
- CI-4 「日本の光集積技術の現在位置と 2030 年に向けた新技術」(光集積及びシリコンフォトニクス特別研専)
- CI-5 「回路設計の民主化に向けた AI 支援 EDA と設計自動化の展望」(集積回路研専)